

ZJ-18-50G

FLUX EN PASTA PARA SOLDAR 50 gr



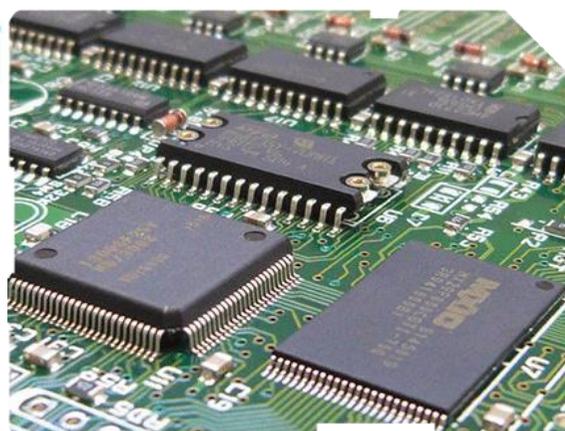
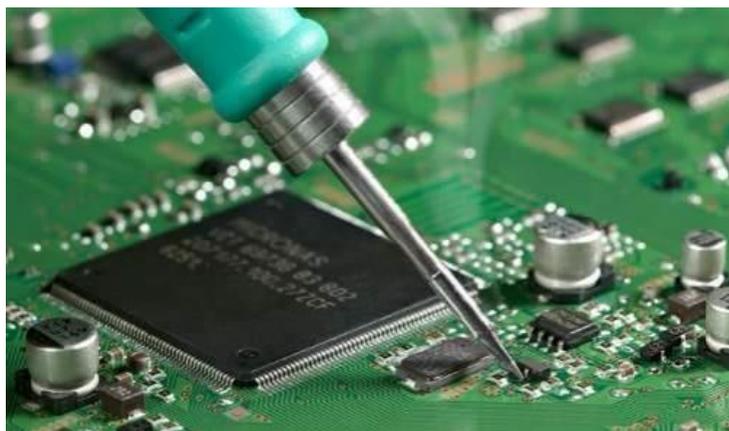
DESCRIPCIÓN

Pasta de soldadura no corrosiva para IC, PCB, BGA, SMD Y PC Board. Permite un soldado rápido así como un buen aislamiento y una gran fuerza de enlace, valor de PH neutro y una superficie lisa de soldado.

CARACTERÍSTICAS

- Buena aplicación.
- PH neutro 7 ± 0.3
- No tóxico.
- No corrosivo.
- Buen aislamiento.
- Superficie de soldadura lisa.
- Sin deterioro.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN



AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N° 20 2do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
<http://www.agelectronica.com>

Realizó	LEDS
Revisó	LFDG
Fecha	13/02/2024